PREPARATION OF POWDER MIXTURE COMPRISING FINE CURED SILICONE PARTICLE AND FINE INORGANIC PARTICLE

Patent number:

JP5179144

Publication date:

1993-07-20

Inventor:

YOKOYAMA MORIYASU: MORITA YOSHIJI

Applicant:

DOW CORNING TORAY SILICONE

Classification:

- international:

C08K3/00; C08L83/04; C09D5/03; C09D183/04

- european:

C08J3/12; C08J3/24F; C08J3/26

Application number:

JP19910358609 19911226

Priority number(s):

JP19910358609 19911226

Report a data error here

Also published as:

EP0548969 (A1)

US5387624 (A1)

EP0548969 (B1)

Abstract of JP5179144

PURPOSE:To prepare, at a high productivity, a powder mixture which comprises fine cured silicone particles and fine inorg. particles homogeneously mixed with each other and is excellent in dispersibility in an org. resin. CONSTITUTION:A powder mixture comprising fine cured silicone particles and fine inorg. particles is prepd. by eliminating water from an aq. suspension contg. fine cured silicone particles having a mean particle diameter of 0.1-200mum and fine inorg, particles having a mean particle diameter of 0.1-200mum or from an aq. suspension contg. the fine cured silicone particles, the fine inorg. particles, and a surfactant.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-179144

(43)公開日 平成5年(1993)7月20日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 8 L 83/04 C 0 8 K 3/00	識別記号 LRX	庁内整理番号 8319-4 J	FΙ		技術表示箇所
C 0 9 D 5/03 183/04	PNP PMP	6904-4 J 8319-4 J		!	

審査請求 未請求 請求項の数2(全10頁)

〔4平3−358609 ₹3年(1991)12月26日	(71)出願人	東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号
₹3年(1991)12月26日	(72)発明者	社 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号 横山 謹尉
₹3年(1991)12月26日	(72)発明者	東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号 横山 謹尉
	(72)発明者	横山 謹尉
	(72)発明者	
		千葉県市原市千種海岸2番2 東レ・ダウ
		コーニング・シリコーン株式会社研究開発
		本部内
	(72)発明者	森田 好次
		千葉県市原市千種海岸2番2 東レ・ダウ
		コーニング・シリコーン株式会社研究開発
		本部内
		(72)発明者

(54) 【発明の名称】 シリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法

(57)【要約】

【目的】 シリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる均一な粉体混合物を生産性よく製造でき、かつ得られた該粉体混合物が有機樹脂に対して分散性に優れるシリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法を提供する。

【構成】 (A) 平均粒子径が0. 1~200μmであるシリコーン硬化物微粒子と(B) 平均粒子径が0. 1~200μmである無機質微粒子からなる粉体混合物の水系サスペンジョンから水を除去することを特徴とする、シリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法、および(A) 平均粒子径が0. 1~200μmであるシリコーン硬化物微粒子と(B) 平均粒子径が0. 1~200μmである無機質微粒子と(C) 界面括性剤からなる粉体混合物の水系サスペンジョンから水を除去することを特徴とする、シリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 平均粒子径が0. 1~200μm であるシリコーン硬化物微粒子と(B) 平均粒子径が 0. 1~200μmである無機質微粒子からなる粉体混 合物の水系サスペンジョンから水を除去することを特徴 とする、シリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からな る粉体混合物の製造方法。

【請求項2】 (A) 平均粒子径が0. 1~200μm であるシリコーン硬化物微粒子と(B)平均粒子径が 0. 1~200μmである無機質微粒子と(C)界面活 10 性剤からなる粉体混合物の水系サスペンジョンから水を 除去することを特徴とする、シリコーン硬化物微粒子と 無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリコーン硬化物微粒 子と無機質徴粒子からなる粉体混合物の製造方法に関す

[0002]

【従来技術】シリコーン硬化物微粒子は、熱硬化性樹脂 20 の内部応力緩和剤または有機樹脂フイルムの表面潤滑剤 等に使用されている。このようなシリコーン硬化物微粒 子の製造方法としては、硬化性液状シリコーン組成物の 水系エマルジョン中の該組成物を硬化させてシリコーン 硬化物微粒子の水系サスペンジョンを調製する方法(特 開昭63-77942号公報、特開昭64-70558 号公報および特開昭63-309565号公報参照)が 知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の方法に 30 おいて、シリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョン から水を除去する際、シリコーン硬化物微粒子同士が凝 集し易く、このため得られたシリコーン硬化物微粒子は 一次粒子の凝集物となるという問題があった。従来、こ のようなシリコーン硬化物微粒子を有機樹脂に配合する 方法として、例えば、シリコーン硬化物微粒子を再度粉 砕して有機樹脂に配合する方法、またはシリコーン硬化 物微粒子と該微粒子同様に有機樹脂に配合される無機質 微粒子を混合して均一な粉体混合物とし、次いで該粉体 混合物を有機樹脂に配合する方法が挙げられる。このよ うに従来のシリコーン硬化物微粒子を有機樹脂に配合す るためには、シリコーン硬化物微粒子を再度粉砕する装 置、または予めシリコーン硬化物微粒子と無機質微粒子 を混合する混合装置が必要であり、またシリコーン硬化 物微粒子と無機質微粒子を均一に混合するためにはかな りの時間と労力が必要であった。

【0004】先に、本出願人は無機質微粒子により表面 被覆されてなるシリコーン硬化物微粒子の製造方法につ いて提案した(特願平3-151099号参照)。特願

られたシリコーン硬化物微粒子は、流動性に優れたシリ コーン硬化物微粒子ではあるが、該シリコーン硬化物微 粒子表面に無機質微粒子が介在するために、これを有機 樹脂に配合した場合には、シリコーン硬化物と有機樹脂 の相互作用を損なう虞があった。

【0005】本発明者らは、上記問題点を解消すべく鋭 意検討した結果、本発明に到達した。

【0006】すなわち、本発明の目的は、シリコーン硬 化物微粒子と無機質微粒子からなる均一な粉体混合物を 生産性よく製造でき、かつ得られた該粉体混合物が有機 樹脂に対して分散性に優れるシリコーン硬化物微粒子と 無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法を提供する ことにある。

[0007]

【課題を解決するための手段およびその作用】本発明 は、(A) 平均粒子径が0.1~200µmであるシリ コーン硬化物微粒子と (B) 平均粒子径が0. 1~20 0 μmである無機質微粒子からなる粉体混合物の水系サ スペンジョンから水を除去することを特徴とする、シリ コーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物 の製造方法、および(A)平均粒子径が0. 1~200 μmであるシリコーン硬化物微粒子と(B) 平均粒子径 が $0.~1\sim2~0~0~\mu$ mである無機質微粒子と(C)界面 **活性剤からなる粉体混合物の水系サスペンジョンから水** を除去することを特徴とする、シリコーン硬化物微粒子 と無機質微粒子からなる粉体混合物の製造方法に関す

【0008】本発明の製造方法において、(A)成分の シリコーン硬化物微粒子は、その平均粒子径が0.1~ $2~0~0~\mu$ mの範囲であり、好ましくは $0.~1\sim1~0~0~\mu$ mの範囲である、ゲル状、ゴム状またはレジン状のシリ コーン硬化物微粒子である。また、(A)成分の物理的 特性は特に限定されず、その用途により適宜選択するこ とが好ましい。本発明の製造方法において、水系サスペ ンジョン中の(A)成分の含有量は、粉体混合物の水系 サスペンジョンが流動性を失わない量であれば特に限定 されず、具体的には、 $0.1\sim90$ 重量%であり、好ま しくは0.1~50重量%である。

【0009】このような(A)成分のシリコーン硬化物 **徽粒子は、水中または空気中で硬化性液状シリコーン組** 成物を微粒子化し、次いで該組成物を硬化させることに より得ることができる。このような硬化性液状シリコー ン組成物として、具体的には、(a)アルケニル基を有 するオルガノポリシロキサンおよび(b)有機過酸化物 からなる有機過酸化物による硬化性液状シリコーン組成 物;(a')1分子中に少なくとも2個のアルケニル基 を有するオルガノポリシロキサン、(b') 1分子中に 少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を有するオル ガノポリシロキサンおよび(c') 白金系化合物からな 平3-151099号により提案した製造方法により得 50 る付加反応による硬化性液状シリコーン組成物;

3

(a") 分子鎖両末端にシラノール基を有するジオルガ ノポリシロキサン、(b") 1分子中に少なくとも2個 のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノポリシロキ サンおよび(c") 有機錫化合物からなる縮合反応によ る硬化性液状シリコーン組成物; (a")分子鎖両末端 にシラノール基を有するジオルガノポリシロキサン、 (b''') 加水分解性のオルガノシラン類および (c''') 有機錫化合物またはチタン酸エステル類から なる縮合反応による硬化性液状シリコーン組成物等があ る。上記各組成物には、必要に応じて補強性充填剤、増 10 量充填剤、顔料、可塑剤および耐熱性添加剤等を配合す ることができる。

【0010】本発明の製造方法において、(B)成分の 無機質微粒子は、その平均粒子径が0.1~200 μm の範囲の、好ましくは0. 1~100μmの範囲の無機 質微粒子である。特に、(B)成分の平均粒子径が (A) 成分の平均粒子径と近似していれば、すなわち (B) 成分の平均粒子径/(A) 成分の平均粒子径が 0. 1~10の範囲にあれば、より流動性に優れた粉体 混合物を得ることができるので好ましい。(B)成分 は、通常、有機樹脂の充填剤として配合される無機質徴 粒子であれば特に限定されず、具体的には、沈降性炭酸 カルシウム、重質炭酸カルシウム、炭酸パリウム、炭酸 マグネシウム等の炭酸塩:水酸化アルミニウム、水酸化 マグネシウム等の金属水酸化物;酸化ジルコニウム、ル チル形酸化チタン, アナターゼ形酸化チタン, 酸化鉛 (リサージ等),酸化亜鉛,亜鉛華,酸化マグネシウ ム、酸化鉄(フェライト、ベンガラ等)、酸化アンチモ ン等の金属酸化物;ケイ酸アルミニウム(ゼオライト, カオリナイト, 焼成クレー, パイロフィライト, セリサ 30 イト、タルク等)、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カルシ ウム(ウォラストナイト等), ケイ酸(珪藻土,ケイ 砂. ケイ石粉等) 等の天然ケイ酸またはケイ酸塩;含水 ケイ酸カルシウム、含水ケイ酸アルミニウム、無水ケイ 酸(煙霧状シリカ、湿式シリカ等)等の合成無水ケイ酸 またはケイ酸塩;窒化炭素、窒化ホウ素、窒化ケイ素等 の窒化物;チタン酸パリウム,チタン酸カリ等のチタン 酸塩:石膏,スラグ,アスペスト,カーポンプラック, ガラスパルーン, シラスパルーン, フライアッシュパル ーン,二硫化モリプデン等の無機質微粒子が例示され 40 る。本発明の製造方法において、(B)成分の配合量 は、粉体混合物の水系サスペンジョンが流動性を失わな いまでの量であれば特に限定されず、具体的には、 (A) 成分100重量部に対して0.05~500重量

部であり、好ましくは0.1~100重量部である。 【0011】本発明の製造方法において、シリコーン硬 化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の水系サ スペンジョンを調製する方法としては、予め硬化性液状 シリコーン組成物の水系エマルジョンを調製し、次いで

法、予め硬化性液状シリコーン組成物の水系エマルジョ ンを調製し、次いで該組成物を硬化した後、無機質微粒 子を添加する方法、予め無機質微粒子の水系サスペンジ ョンを調製し、次いで硬化性液状シリコーン組成物を添 加し、該組成物を分散させた後、該組成物を硬化させる 方法、および硬化性液状シリコーン組成物と無機質微粒 子の水系エマルジョンを調製し、次いで該組成物を硬化 させる方法等が例示される。硬化性液状シリコーン組成 物の水系エマルジョンを調製する方法としては、従来周 知の方法を使用することができ、具体的には、ホモジナ イザー、コロイドミル等の乳化機を使用して調製する方 法がある。

【0012】本発明の製造方法において、硬化性液状シ リコーン組成物の水系エマルジョンを調製する際、硬化 性液状シリコーン組成物の水系エマルジョンの安定性が 優れること、およびエマルジョン中の硬化性液状シリコ ーン組成物の粒子径を小さくできることから、(C)界 面活性剤を添加することが好ましい。使用できる(C) 成分の界面活性剤としては、具体的には、ポリオキシア ルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアル キルフェノール、ポリオキシアルキレンアルキルエステ ル、ポリオキシアルキレンソルビタンエステル、ポリエ チレングライコール, ポリプロピレングライコール, ジ エチレングライコールトリメチルノナノールのエチレン オキサイド付加物等のノニオン系界面活性剤; ヘキシル ベンゼンスルホン酸、オクチルベンゼンスルホン酸、デ シルベンゼンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン 酸、セチルペンゼンスルホン酸、ミリスチルペンゼンス ルホン酸やそのナトリウム塩等のアニオン系界面活性 剤;オクチルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、ド デシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド, ヘキサデ シルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、オクチルジ メチルベンジルアンモニウムヒドロキシド, デシルジメ チルベンジルアンモニウムヒドロキシド、ジオクタデシ ルジメチルアンモニウムヒドロキシド、牛脂トリメチル アンモニウムヒドロキシド、ヤシ油トリメチルアンモニ ウムヒドロキシド等のカチオン系界面活性剤が例示さ れ、これら1種もしくは2種以上を配合して使用するこ ともできる。特に、(C)成分として、HLBの数値が 10未満であるノニオン系界面活性剤とHLBの数値が 10以上であるノニオン系界面活性剤との2種のノニオ ン系界面活性剤を使用することにより、さらに上記2種 のノニオン系界面活性剤のHLBの数値差が5以上であ ると、シリコーン硬化物微粒子の平均粒子径をより小さ くできるので好ましい。

【0013】本発明の製造方法は、シリコーン硬化物微 粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の水系サスペン ジョンから水を除去することにより、シリコーン硬化物 微粒子と無機質微粒子からなる均一な粉体混合物を得る 無機質微粒子を添加した後、該組成物を硬化させる方 50 ことを特徴とする。シリコーン硬化物微粒子と無機質微

粒子からなる粉体混合物の水系サスペンジョンから水を 除去する方法としては、具体的には、シリコーン硬化物 微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合物の水系サスペ ンジョンをオープン中で乾燥する方法、または該サスペ ンジョンをスプレードライヤーで乾燥する方法等が例示 される。

【0014】本発明の製造方法で得られた、シリコーン 硬化物微粒子と無機質微粒子からなる均一な粉体混合物 は、塗料用粉体または化粧料粉体として期待される。

[0015]

【実施例】本発明を実施例により説明する。なお、実施 例中、粘度の値は25℃において測定した値である。

[0016]

【実施例1】粘度400センチポイズの分子鎖両末端が ジメチルビニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシ ロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両 末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイド ロジェンポリシロキサン1. 5 重量部、テトラメチルテ トラピニルシクロテトラシロキサン7. 5×10-3重量 が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロピルア ルコール溶液を均一に混合して硬化性液状シリコーンゴ ム組成物を調製した。この硬化性液状シリコーンゴム組 成物にHLBの数値が5.7であるポリオキシエチレン ノニルフェニルエーテル0.5重量部を添加した。この 混合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエ チレンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水10 重量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴 下した。その後、約1時間かけて、600rpmで提弁混 関製し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が15重 量%となるように純水中に該エマルジョンを投入して、 均質な硬化性液状シリコーンゴム組成物の水系エマルジ ョンを調製した。このエマルジョンを70℃で20分間 加熱して、硬化性液状シリコーンゴム組成物を硬化さ せ、シリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョンを製造 した。このシリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョン の一部を採取し、これを室温で水分を除去したところ、 シリコーンゴム微粒子の最大粒径は5μmであり、平均 粒子径は1μmであった。

【0017】このシリコーンゴム微粒子の水系サスペン ジョン100重量部に、平均粒子径が1.8μmのタル ク微粒子を15重量部を加え、約30分かけて300rp uで携し、粉体混合物の水系サスペンジョンとした。 こ の粉体混合物の水系サスペンジョンをスプレードライヤ を用いて乾燥して、シリコーンゴム微粒子とタルク微粒 子からなる流動性の優れた粉体混合物を得た。この粉体 混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、シリコーンゴ ム微粒子の凝集物はなく、シリコーンゴム微粒子とタル ク微粒子が均一に混合されていることが確認された。

[0018]

【応用例1】実施例1で調製した粉体混合物10重量部 を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹 脂組成物90重量部と混合して液状エポキシ樹脂組成物 を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成 物に容易に混合でき、また液状エポキシ樹脂組成物にな じみよく均一に分散した。得られた液状エポキシ樹脂組 成物をアルミ板に塗布して、150℃において1時間で 硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは80 μ mであった。 10 この塗膜を観察したところ、塗膜の表面は均一で滑らか であった。

К

[0019]

【比較例1】粘度400センチポイズの分子鎖両末端が ジメチルピニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシ ロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両 末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイド ロジェンポリシロキサン1.5重量部、テトラメチルテ トラピニルシクロテトラシロキサン7. 5×10⁻³ 重量 部および前記シロキサンの合計重量に対して白金金属量 部および前記シロキサンの合計重量に対して白金金属量 20 が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロピルア ルコール溶液を均一に混合して硬化性液状シリコーンゴ ム組成物を調製した。この硬化性液状シリコーンゴム組 成物にHLBの数値が5.7であるポリオキシエチレン ノニルフェニルエーテル0. 5重量部を添加した。この 混合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエ チレンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水10 重量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴 下した。その後、約1時間かけて、600rpmで攪拌混 合した後、これをコロイドミルに通しエマルジョンを調 合した後、これをコロイドミルに通してエマルジョンを 30 製し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が15重量 **%となるように純水中に該エマルジョンを投入し、均質** な硬化性液状シリコーンゴム組成物の水系エマルジョン を調製した。このエマルジョンを70℃で20分間加熱 して、硬化性液状シリコーンゴム組成物を硬化させ、シ リコーンゴム微粒子の水系サスペンジョンを製造した。 【0020】このシリコーンゴム微粒子の水系サスペン ジョンをスプレードライヤで乾燥し、最大粒径が $5 \, \mu \, {
m m}$ であり、平均粒子径が1μmであるシリコーンゴム微粒 子を得た。このシリコーンゴム微粒子は、一部凝集物を 40 有していた。このシリコーンゴム微粒子15重量部と平 均粒子径が1. 8μmのタルク微粒子を15重量部をら いかい機を用いて12時間混合し、シリコーンゴム微粒 子とタルク徴粒子からなる粉体混合物を調製した。この 粉体混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、シリコー ンゴム微粒子が一部凝集しており、シリコーンゴム微粒 子とタルク微粒子が不均一に混合されていることが確認 された。

> 【0021】この粉体混合物10重量部を150℃にお いて1時間で硬化可能な液状エポキシ樹脂組成物90重 50 量部と混合して液状エポキシ樹脂組成物を調製した。こ

7

の粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成物になかなか混合できず、また液状エポキシ樹脂組成物になじみが悪かった。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150 でにおいて1時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは 80μ mであった。この塗膜を観察したところ、塗膜表面にシリコーンゴム微粒子の凝集物が観察された。

[0022]

【実施例2】粘度40センチポイズの分子鎖両末端が水 酸基で封鎖されたジメチルポリシロキサン50重量部、 粘度20センチポイズの分子鎖両末端がトリメチルシロ キシ基で封鎖されたメチルハイドロジェンポリシロキサ ン5. 0 重量部、ジプチル錫ジオクトエート0. 25 重 量部からなる硬化性液状シリコーンゴム組成物を調製 し、これにHLBの数値が5. 7であるポリオキシエチ レンノニルフェニルエーテル0.5重量部を添加した。 この混合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキ シエチレンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水 10 重量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しなが ら滴下した。その後、約1時間かけて、600rpmで攪 20 **拌混合した後、これをコロイドミルに通し、次いで、エ** マルジョン中の固形分が15重量%となるように純水中 に投入して、均質な硬化性液状シリコーンゴム組成物の 水系エマルジョンを調製した。このエマルジョンを70 ℃で20分間加熱し、硬化性液状シリコーンゴム組成物 を硬化させ、シリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョ ンを製造した。このシリコーンゴム微粒子の水系サスペ ンジョンの一部を採取し、これを室温で水分を除去した ところ、シリコーンゴム微粒子は最大粒径は5μmであ り、平均粒子径は1μmであった。

【0023】このシリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョン100重量部に、平均粒子径が約8μmのマイカ微粒子を15重量部を加え、約30分かけて300rpmで攪拌混合し、均一な粉体混合物の水系サスペンジョンとした。この粉体混合物の水系サスペンジョンをスプレードライヤを用いて乾燥し、シリコーンゴム微粒子とマイカ微粒子からなる流動性に優れた粉体混合物を得た。【0024】

【応用例2】実施例2で調製した粉体混合物10重量部を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹 40 脂組成物90重量部と混合し液状エポキシ樹脂組成物を調製した。この粉体混合物は液状エポキシ樹脂組成物に容易に混合でき、また液状エポキシ樹脂組成物になじみよく均一に分散した。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150℃において1時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは80μmであった。この塗膜を観察したところ、塗膜の表面は均一で滑らかであった。

[0025]

【比較例2】粘度40センチポイズの分子鎖両末端が水 50 系エマルジョンを調製した。このエマルジョンを70℃

酸基で封鎖されたジメチルポリシロキサン50重量部、 粘度20センチポイズの分子鎖両末端がトリメチルシロ キシ基で封鎖されたメチルハイドロジェンポリシロキサ ン5.0重量部、ジブチル錫ジオクトエート0.25重 量部からなる硬化性液状シリコーンゴム組成物を調製 し、これにHLBの数値が5.7であるポリオキシエチ レンノニルフェニルエーテル0.5重量部を添加した。 この混合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキ シエチレンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水 10 10 重量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しなが ら滴下した。その後、約1時間かけて、600rpmで攪 **拌混合した後、これをコロイドミルに通し、次いで、エ** マルジョン中の固形分が15重量%となるように純水中 に投入し、均質な硬化性液状シリコーンゴム組成物の水 系エマルジョンとした。このエマルジョンを70℃で2 0分間加熱して、硬化性液状シリコーンゴム組成物を硬 化させ、シリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョンを 調製した。このシリコーンゴム微粒子の水系サスペンジ ョンをスプレードライヤで乾燥し、シリコーンゴム微粒 子を調製した。

【0026】このシリコーンゴム微粒子15重量部と平均粒子径が約8μmのマイカ微粒子15重量部をらいかい機を用いて12時間混合し、シリコーンゴム微粒子とマイカ微粒子からなる粉体混合物を得た。この粉体混合物10重量部を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹脂組成物を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成物になかなか混合できず、また液状エポキシ樹脂組成物になびみが悪かった。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150℃において1時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは80μmであった。この塗膜を観察したところ、塗膜表面にシリコーンゴム微粒子の凝集物が観察された。

[0027]

【実施例3】粘度400センチポイズの分子鎖両末端がジメチルビニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイドロジェンポリシロキサン1.5重量部、テトラメチルテトラビニルシクロテトラシロキサン7.5×10-3重量部および前記シロキサンの合計重量に対して白金金属量が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロビルアルコール溶液を均一に混合して硬化性液状シリコーンゴム組成物を純水100重量部中で約1時間かけて、600rpmで提拌混合した後、これをコロイドミルに通してエマルジョンを調製し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が15重量%となるように純水中に該エマルジョンを投入して、均質な硬化性液状シリコーンゴム組成物の水系エマルジョンを開放した。このエマルジョンを70℃

で20分間加熱して、硬化性液状シリコーンゴム組成物 を硬化させ、シリコーンゴム微粒子の水系サスペンジョ ンを製造した。このシリコーンゴム微粒子の水系サスペ ンジョンの一部を採取し、これを室温で水分を除去した ところ、シリコーンゴム微粒子の平均粒子径は20μm であった。

【0028】このシリコーンゴム微粒子の水系サスペン ジョン100重量部に、平均粒子径が5μmの湿式シリ カ微粒子を15重量部を加え、約30分かけて300rp mで攪し、粉体混合物の水系サスペンジョンとした。こ 10 の粉体混合物の水系サスペンジョンをスプレードライヤ を用いて乾燥して、シリコーンゴム微粒子と湿式シリカ **微粒子からなる流動性の優れた粉体混合物を得た。この** 粉体混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、シリコー ンゴム微粒子の凝集物はなく、シリコーンゴム微粒子と 湿式シリカ微粒子が均一に混合されていることが確認さ れた。

[0029]

【応用例3】実施例1で調製した粉体混合物10重量部 を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹 20 ルク微粒子からなる粉体混合物の走査型電子顕微鏡写真 脂組成物90重量部と混合して液状エポキシ樹脂組成物

10

を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成 物に容易に混合でき、また液状エポキシ樹脂組成物に均 一に分散した。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアル ミ板に塗布して、150℃において1時間で硬化させ た。硬化後の釜膜の厚さは $80\mu m$ であった。この塗膜 を観察したところ、釜膜の表面は均一で滑らかであっ た。

[0030]

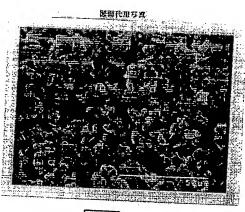
【発明の効果】本発明の製造方法は、シリコーン硬化物 微粒子と無機質微粒子からなる均一な粉体混合物を生産 性よく製造することができ、このようにして得られたシ リコーン硬化物微粒子と無機質微粒子からなる粉体混合 物は有機樹脂に対して分散性に優れるという特徴を有す

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で製造したシリコーンゴム微粒子とタ ルク微粒子からなる粉体混合物の走査型電子顕微鏡写真 である。

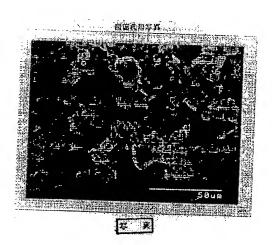
【図2】比較例1で製造したシリコーンゴム微粒子とタ である。

【図1】



写 践

【図2】



【手統補正書】

【提出日】平成4年2月6日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】このような (A) 成分のシリコーン硬化物 **徴粒子は、水中または空気中で硬化性液状シリコーン組**

成物を微粒子化し、次いで該組成物を硬化させることに より得ることができる。このような硬化性液状シリコー ン組成物として、具体的には、(a)アルケニル基を有 するオルガノポリシロキサンおよび(b)有機過酸化物 からなる有機過酸化物による硬化性液状シリコーン組成 物;(a')1分子中に少なくとも2個のアルケニル基 を有するオルガノポリシロキサン、(b') 1分子中に 少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を有するオル

ガノポリシロキサンおよび(c')白金系化合物からなる付加反応による硬化性液状シリコーン組成物;(a")分子鎖両末端にシラノール基を有するジオルガノポリシロキサン、(b")1分子中に少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を有するオルガノポリシロキサンおよび(c")有機錫化合物からなる縮合反応による硬化性液状シリコーン組成物;(a''')分子鎖両末端にシラノール基を有するジオルガノポリシロキサン、(b''')加水分解性のオルガノシラン類および

(b''') 加水分解性のオルガノシラン類および (c''') 有機錫化合物またはチタン酸エステル類から なる縮合反応による硬化性液状シリコーン組成物等があ る。上記各組成物には、必要に応じて補強性充填剤、増 量充填剤、顔料、可塑剤および耐熱性添加剤等を配合す ることができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】本発明の製造方法において、(B)成分の 無機質微粒子は、その平均粒子径が0. 1~200 µm の範囲の、好ましくは0. 1~100 μmの範囲の無機 質微粒子である。特に、(B)成分の平均粒子径が (A) 成分の平均粒子径と近似していれば、すなわち (B) 成分の平均粒子径/(A) 成分の平均粒子径が 0.1~10の範囲にあれば、より流動性に優れた粉体 混合物を得ることができるので好ましい。 (B) 成分 は、通常、有機樹脂の充填剤として配合される無機質微 粒子であれば特に限定されず、具体的には、沈降性炭酸 カルシウム、重質炭酸カルシウム、炭酸パリウム、炭酸 マグネシウム等の炭酸塩;水酸化アルミニウム,水酸化 マグネシウム等の金属水酸化物;酸化ジルコニウム、ル チル形酸化チタン, アナターゼ形酸化チタン, 酸化鉛 (リサージ等),酸化亜鉛,亜鉛華,酸化マグネシウ ム、酸化鉄(フェライト、ベンガラ等)、酸化アンチモ ン等の金属酸化物;ケイ酸アルミニウム(ゼオライト, カオリナイト、焼成クレー、パイロフィライト、セリサ イト等), ケイ酸マグネシウム, <u>タルク,</u>ケイ酸カルシ ウム(ウォラストナイト等),ケイ酸(珪藻土,ケイ 砂、ケイ石粉等)等の天然ケイ酸またはケイ酸塩;含水 ケイ酸カルシウム、含水ケイ酸アルミニウム、無水ケイ 酸(煙霧状シリカ、湿式シリカ等)等の合成無水ケイ酸 またはケイ酸塩;窒化炭素,窒化ホウ素,窒化ケイ素等 の窒化物;チタン酸パリウム,チタン酸カリ等のチタン 酸塩;石膏、スラグ、アスペスト、カーポンプラック、 ガラスパルーン, シラスパルーン, フライアッシュパル ーン, 二硫化モリブデン等の無機質微粒子が例示され る。本発明の製造方法において、(B)成分の配合量 は、粉体混合物の水系サスペンジョンが流動性を失わな いまでの量であれば特に限定されず、具体的には、

(A) 成分100重量部に対して0.05~500重量 部であり、好ましく

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

[0016]

【実施例1】粘度400センチポイズの分子鎖両末端が ジメチルピニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシ ロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両 末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイド ロジェンポリシロキサン1.5重量部、テトラメチルテ トラピニルシクロテトラシロキサン7. 5×10-3重量 部および前配シロキサンの合計重量に対して白金金属量 が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロピルア ルコール溶液を均一に混合して硬化性液状シリコーン組 成物を調製した。この硬化性液状シリコーン組成物にH LBの数値が 5. 7 であるポリオキシエチレンノニルフ エニルエーテル 0. 5 重量部を添加した。この混合物 に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエチレン オクチルフェノールエーテル2重量部と純水10重量部 からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴下し た。その後、約1時間かけて、600rpmで攪拌混合 し た後、これをコロイドミルに通してエマルジョンを調製 し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が15重量% となるように純水中に該エマルジョンを投入して、均質 な硬化性液状シリコーン組成物の水系エマルジョンを調 製した。このエマルジョンを70℃で20分間加熱し **て、硬化性液状シリコーン組成物を硬化させ、シリコー** ン硬化物微粒子の水系サスペンジョンを製造した。この シリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョンの一部を 採取し、これを室温で水分を除去したところ、シリコー ン硬化物微粒子の最大粒径は5 μmであり、平均粒子径 は1μmであった。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】このシリコーン硬化物微粒子の水系サスベンジョン100重量部に、平均粒子径が1.8μmのタルク微粒子を15重量部加え、約30分かけて300rpmで携件し、粉体混合物の水系サスペンジョンとした。この粉体混合物の水系サスペンジョンをスプレードライヤを用いて乾燥して、シリコーン硬化物微粒子とタルク微粒子からなる流動性の優れた粉体混合物を得た。この粉体混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、シリコーン硬化物微粒子の凝集物はなく、シリコーン硬化物微粒子の凝集物はなく、シリコーン硬化物微粒子とタルク微粒子が均一に混合されていることが確認さ

れた。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

[0019]

【比較例1】粘度400センチポイズの分子鎖両末端が ジメチルビニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシ ロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両 末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイド ロジェンポリシロキサン1. 5重量部、テトラメチルテ トラビニルシクロテトラシロキサン7.5×10-3重量 部および前記シロキサンの合計重量に対して白金金属量 が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロピルア ルコール溶液を均一に混合して<u>硬化性液状シリコーン組</u> <u>成物</u>を調製した。この<u>硬化性液状シリコーン組成物</u>にH LBの数値が5. 7であるポリオキシエチレンノニルフ エニルエーテル 0. 5 重量部を添加した。この混合物 に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエチレン オクチルフェノールエーテル2重量部と純水10重量部 からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴下し た。その後、約1時間かけて、600rpmで攪拌混合し た後、これをコロイドミルに通しエマルジョンを調製 し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が15重量% となるように純水中に該エマルジョンを投入し、均質な **硬化性液状シリコーン組成物の水系エマルジョンを調製** した。このエマルジョンを70℃で20分間加熱して、 <u>硬化性液状シリコーン組成物</u>を硬化させ、<u>シリコーン硬</u> <u>化物徴粒子</u>の水系サスペンジョンを製造した。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

 $[0\ 0\ 2\ 0]$ この $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子の水系サスペンジョンをスプレードライヤで乾燥し、最大粒径が $5\ \mu$ mであり、平均粒子径が $1\ \mu$ mである $\frac{9}{1}$ コーン硬化物 微粒子を得た。この $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子は、一部凝集物を有していた。この $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子 $1\ 5$ 重量部と平均粒子径が $1\ 8\ \mu$ mの $\frac{9}{1}$ ルク微粒子 $1\ 5$ 重量 整をらいかい機を用いて $1\ 2$ 時間混合し、 $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子とタルク微粒子からなる粉体混合物を調製した。この粉体混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、 $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子とタルク微粒子が一部凝集しており、 $\frac{9}{1}$ コーン硬化物微粒子とタルク微粒子が不均一に混合されていることが確認された。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】この粉体混合物10重量部を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹脂組成物90重量部と混合して液状エポキシ樹脂組成物を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成物になかなか混合できず、また液状エポキシ樹脂組成物になじみが悪かった。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150℃において1時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは80 μ mであった。この塗膜を観察したところ、塗膜表面にシリコーン硬化物微粒子の凝集物が観察された。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

[0022]

【実施例2】粘度40センチポイズの分子鎖両末端が水 酸基で封鎖されたジメチルポリシロキサン50重量部、 粘度20センチポイズの分子鎖両末端がトリメチルシロ キシ基で封鎖されたメチルハイドロジェンポリシロキサ ン5.0重量部、ジプチル錫ジオクトエート0.25重 **量部からなる<u>硬化性液状シリコーン組成物</u>を調製し、**こ れにHLBの数値が5.7であるポリオキシエチレンノ ニルフェニルエーテル 0. 5 重量部を添加した。この混 合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエチ レンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水10重 量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴下 した。その後、約1時間かけて、600rpmで攪拌混合 した後、これをコロイドミルに通し、次いで、エマルジ ョン 中の固形分が15重量%となるように純水中に投 入して、均質な<u>硬化性液状シリコーン組成物</u>の水系エマ ルジョンを調製した。このエマルジョンを70℃で20 分間加熱し、硬化性液状シリコーン組成物を硬化させ、 <u>シリコーン硬化物微粒子</u>の水系サスペンジョンを製造し た。この<u>シリコーン硬化物微粒子</u>の水系サスペンジョン の一部を採取し、これを室温で水分を除去したところ、 シリコーン硬化物微粒子は最大粒径は 5 μ m であり、平 均粒子径は1μmであった。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正内容】

【0023】このシリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョン100重量部に、平均粒子径が約8μmのマイカ微粒子を15重量部を加え、約30分かけて300rpmで提 拌混合し、均一な粉体混合物の水系サスペンジョンをスプンとした。この粉体混合物の水系サスペンジョンをスプ

レードライヤを用いて乾燥し、<u>シリコーン硬化物微粒子</u> とマイカ微粒子からなる流動性に**優れた粉体混合物を**得 た。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

[0025]

【比較例2】粘度40センチポイズの分子鎖両末端が水 酸基で封鎖されたジメチルポリシロキサン50重量部、 粘度20センチポイズの分子鎖両末端がトリメチルシロ キシ基で封鎖されたメチルハイドロジェンポリシロキサ ン5. 0 重量部、ジプチル錫ジオクトエート0. 2 5 重 量部からなる硬化性液状シリコーン組成物を調製し、こ れにHLBの数値が5.7であるポリオキシエチレンノ ニルフェニルエーテル0.5重量部を添加した。この混 合物に、HLBの数値が18.1であるポリオキシエチ レンオクチルフェノールエーテル2重量部と純水10重 量部からなる水溶液を約5分間かけて攪拌しながら滴下 した。その後、約1時間かけて、600rpmで攪拌混合 した後、これをコロイドミルに通し、次いで、エマルジ ョン 中の固形分が15重量%となるように純水中に投 入し、均質な硬化性液状シリコーン組成物の水系エマル ジョンとした。このエマルジョンを70℃で20分間加 熱して、硬化性液状シリコーン組成物を硬化させ、シリ コーン硬化物微粒子の水系サスペンジョンを調製した。 このシリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョンをス プレードライヤで乾燥し、シリコーン硬化物微粒子を調 製した。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正方法】変更

【補正内容】

【0026】このシリコーン硬化物機粒子15重量部と平均粒子径が約8μmのマイカ微粒子15重量部をらいかい機を用いて12時間混合し、シリコーン硬化物機粒子とマイカ微粒子からなる粉体混合物を得た。この粉体混合物10重量部を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹脂組成物90重量部と混合し液状エポキシ樹脂組成物を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成物になかなか混合できず、また液状エポキシ樹脂組成物になじみが悪かった。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150℃において1時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは80μmであった。この塗膜を観察したところ、塗膜表面にシリコーン硬化物微粒子の凝集物が観察された。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027]

【実施例3】粘度400センチポイズの分子鎖両末端が ジメチルビニルシロキシ基で封鎖されたジメチルポリシ ロキサン50重量部、粘度20センチポイズの分子鎖両 末端がトリメチルシロキシ基で封鎖されたメチルハイド ロジェンポリシロキサン1.5重量部、テトラメチルテ トラピニルシクロテトラシロキサン7. 5×10-3重量 部および前記シロキサンの合計重量に対して白金金属量 が120ppmとなるように塩化白金酸のイソプロピルア ルコール溶液を均一に混合して硬化性液状シリコーン組 成物を調製した。この硬化性液状シリコーン組成物を純 水100重量部中で約1時間かけて、600rpmで攪拌 混合した後、これをコロイドミ ルに通してエマルジョ ンを調製し、次いで、該エマルジョン中の固形分量が1 5 重量%となるように純水中に該エマルジョンを投入し て、均質な<u>硬化性液状シリコーン組成物</u>の水系エマルジ ョンを調製した。このエマルジョンを70℃で20分間 加熱して、硬化性液状シリコーン組成物を硬化させ、シ リコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョンを製造し た。このシリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョン の一部を採取し、これを室温で水分を除去したところ、・ シリコーン硬化物微粒子の平均粒子径は20μmであっ た。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】このシリコーン硬化物微粒子の水系サスペンジョン100重量部に、平均粒子径が5μmの<u>湿式シリカ微粒子15重量部</u>を加え、約30分かけて300rpmで攪し、粉体混合物の水系サスペンジョンとした。この粉体混合物の水系サスペンジョンをスプレードライヤを用いて乾燥して、シリコーン硬化物微粒子と湿式シリカ微粒子からなる流動性の優れた粉体混合物を得た。この粉体混合物は、走査型電子顕微鏡写真により、シリコーン硬化物微粒子の凝集物はなく、シリコーン硬化物微粒子の凝集物はなく、シリコーン硬化物微粒子と湿式シリカ微粒子が均一に混合されていることが確認された。

【手続補正14】

【補正対象掛類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

[0029]

【応用例3】実施例3で調製した粉体混合物10重量部を150℃において1時間で硬化可能な液状エポキシ樹

脂組成物 90 重量部と混合して液状エポキシ樹脂組成物を調製した。この粉体混合物は、液状エポキシ樹脂組成物に容易に混合でき、また液状エポキシ樹脂組成物に均一に分散した。得られた液状エポキシ樹脂組成物をアルミ板に塗布して、150 ℃において 1 時間で硬化させた。硬化後の塗膜の厚さは 80 μ mであった。この塗膜を観察したところ、塗膜の表面は均一で滑らかであった。

【手統補正15】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】図1 【補正方法】変更

【補正内容】

【図1】実施例1で製造したシリコーン硬化物微粒子と タルク微粒子からなる粉体混合物の走査型電子顕微鏡写 真である。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】比較例1で製造したシリコーン硬化物微粒子と タルク微粒子からなる粉体混合物の走査型電子顕微鏡写 真である。